



	Fundación Universidad De América		
	Facultad de Ingeniería		
Programa de Ingeniería Mecánica			
Diseño de un sistema de empaque de vidrio plano en la empresa Vidrio Andino S.A.S en Soacha, Cundinamarca			
Titulo: Eje Gusano Mesa de Apoyo			
Dibujado: Nicolás Alvarez Melo - Willian Nieto Barrero		Revisó	
Material: Acero 4140	A3	Cotas en milímetros	
Fecha: 04/11/20	Escala: 1 : 5	Plano: 12 / 44	